

证券代码：603936

证券简称：博敏电子

公告编号：2026-028

博敏电子股份有限公司

关于终止对外投资及注销全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

投资标的名称	博敏陶瓷衬板及 IC 封装基板产业基地项目
投资金额（万元）	500,000
投资进展情况	<input type="checkbox"/> 完成 <input checked="" type="checkbox"/> 终止 <input type="checkbox"/> 交易要素变更
特别风险提示（如有）	截至本公告披露日，本次对外投资项目尚未开展任何实质性投资建设活动，未发生任何相关投资支出，亦未产生任何债权债务纠纷，不会对公司生产经营及财务状况等产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

一、对外投资基本情况

博敏电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 25 日与合肥经济技术开发区管理委员会（以下简称“合肥经开区管委会”）签署了《博敏 IC 封装基板产业基地项目战略合作协议》，具体内容详见公司于 2022 年 5 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于签署战略合作协议的公告》（公告编号：临 2022-043）。

公司分别于 2022 年 12 月 30 日、2023 年 1 月 19 日召开第四届董事会第二十五次会议、2023 年第一次临时股东大会会议，审议通过了《关于公司对外投资的议案》。公司已与合肥经开区管委会签署《投资协议书》，拟在经开区内投资博敏陶瓷衬板及 IC 封装基板产业基地项目，项目投资总额约 50 亿元人民币，投资建设 IGBT 陶瓷衬板及 IC 封装基板生产基地，具体内容详见公司于 2023 年

1月4日在上海证券交易所网站披露的公司《关于对外投资暨签署<投资协议书>的公告》（公告编号：临2023-002）（以下简称“本次对外投资”）。

二、本次对外投资终止情况

自相关投资合作协议签署以来，公司积极推进履约准备工作，与合肥经开区管委会就项目落地的具体事宜开展多轮深入沟通与磋商。为更好地实施本次对外投资，公司新设立了全资子公司合肥博睿智芯微电子有限公司（以下简称“博睿智芯”），具体内容详见公司于2023年6月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于对外投资进展的公告》（公告编号：临2023-041）。截至本公告披露日，博睿智芯的注册资本尚未实缴，未开展实际经营活动。

同时，公司位于梅州的“博敏电子新一代电子信息产业投资扩建项目（一期）”建设有序推进，2025年核心工厂已陆续进入试投产及产能爬坡阶段，目前预定可使用状态日期为2026年12月31日。经综合研判，该项目总投资30亿元，完全达产后具备高多层板、HDI板、特种板等高端PCB产品的生产能力，可充分承接公司未来2-3年的新增订单需求，能够有效满足公司业务发展规划。

结合近年来宏观经济走势、行业市场形势及融资环境发生的重大变化，相关领域市场不确定性显著增加，项目投资风险管控难度加大。为避免固定资产重复投资，提升资产使用效率，切实保障公司资金流动性与资金安全，坚守企业稳健经营原则，更好地维护公司及全体股东的合法权益，经审慎研究和充分论证，公司于2026年1月启动本次对外投资终止的可行性研究分析工作。

在完成内部分析论证后，公司于2026年2月25日向本次对外投资合作方合肥经开区管委会发送《博敏电子关于终止<博敏IC封装载板产业基地项目战略合作协议><投资协议书>的确认函》，就项目终止相关事宜开展正式沟通协商。2026年3月16日，公司正式收到合肥经开区管委会回函，各方就终止本次对外投资相关事宜达成一致意见，决定终止本次投资合作事项并注销全资子公司博睿智芯，且自终止生效日起，任何一方不再承担任何义务和责任。

公司于2026年3月16日召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司终止对外投资及注销全资子公司的议案》。该议案尚需提交公司股东会审议通过。

三、对公司的影响及拟采取的应对措施

终止本次对外投资及注销全资子公司事项，是基于公司整体战略发展规划，并结合市场环境及项目具体实施情况综合评估后，与各方协商一致的结果。截至本公告披露日，本次对外投资项目尚未开展任何实质性投资建设活动，未发生任何相关投资支出，亦未产生任何债权债务纠纷。

终止本次对外投资仅为特定投资项目的落地调整，不影响公司在半导体封装材料赛道的长期布局。公司陶瓷衬板业务核心技术储备充足，目前已在深圳建成陶瓷衬板生产基地，AMB 陶瓷衬板产能 15 万张/月，DPC 陶瓷衬板产能 8 万张/月，并且已实现向客户批量供货，包括第三代半导体功率模块头部企业、海外车企供应链、国内激光雷达头部厂商等。

综上，终止本次对外投资及注销博睿智芯顺应公司发展规划，不会对公司生产经营及财务状况等产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

博敏电子股份有限公司董事会

2026 年 3 月 18 日